

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2025-001

上海芯导电子科技股份有限公司

2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度（以下简称“报告期”）主要财务数据为上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	35,294.17	32,042.67	10.15
营业利润	12,020.48	10,331.64	16.35
利润总额	12,024.56	10,336.88	16.33
归属于母公司所有者的净利润	11,147.60	9,648.77	15.53
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	5,862.20	4,357.55	34.53
基本每股收益（元）	0.95	0.82	15.85
加权平均净资产收益率	4.96%	4.39%	增加0.57个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	232,782.88	228,154.47	2.03
归属于母公司的所有者权益	226,407.73	222,254.94	1.87
股本	11,760.00	11,760.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	19.25	18.90	1.85

注：以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况

2024年度，公司实现营业收入35,294.17万元，较上年同期增长10.15%；实现归属于母公司所有者的净利润11,147.60万元，较上年同期增长15.53%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,862.20万元，较上年同期增长34.53%。

2、财务状况

2024年末，公司总资产额为232,782.88万元，较报告期初增加2.03%；归属于母公司的所有者权益为226,407.73万元，较报告期初增加1.87%；归属于母公司所有者的每股净资产为19.25元/股，较报告期初增加1.85%。

3、影响业绩的主要因素

（1）主营业务影响

报告期内，受下游需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业也逐步呈现了复苏迹象，受益于消费电子市场景气度回暖，公司主营产品所处的市场需求相较于去年同期有所提升；

公司抓住市场的有利因素，采取有效的销售策略，巩固现有市场份额；同时，积极推进产品更新迭代，加强供应链的合作及开发，2024年度，SGT MOS新产品凭借其超低阻抗和超小封装的优势，成功实现量产。

（2）期间损益影响

报告期内，公司2023年限制性股票激励计划已授予部分第二个归属期的业绩考核指标未达标，冲减了前期对应已计提的股份支付费用，报告期对应计提的股份支付费用金额为40.43万元，相较2023年计提的532.06万元减少了491.63万元。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明

2024年度，公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长34.53%，主要系报告期内营业收入同比增长，以及股份支付费用冲回所致。

三、风险提示

（一）公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素；

（二）本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，可能会与2024年年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025年2月15日